

集成电路器件建模软件工具采购项目成交结果公告

(招标编号：CHZB-20230401-JCDL 号)

一、中标人信息：

标段(包)[001]集成电路器件建模软件工具采购项目：

中标人：北京京汇思维科技发展有限公司 中标价格：375.000000 万元

二、其他：

集成电路器件建模软件工具采购项目评标工作于 2023 年 05 月 31 日已结束，成交候选人结果公示期于 2023 年 06 月 04 日结束，经采购领导小组审批，将成交结果公告如下：

成交单位：北京京汇思维科技发展有限公司

三、监督部门

本招标项目的监督部门为成都华微电子科技股份有限公司党群纪检部。

四、联系方式

招 标 人：成都华微电子科技股份有限公司

地 址：成都市双流区双华路三段 288 号

联 系 人：雷女士

电 话：028-64052553

电子邮件：/

招标代理机构：四川成化工程项目管理有限公司

地 址：成都市二环路南三段 5 号人南大厦 B 座 3 楼

联 系 人：沈女士

电 话：028-86277632

电子邮件：2403562911@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： (签名)

招标人或其招标代理机构：_____ (盖章)